### JAPANESE PATENT OFFICE

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01016848 A

(43) Date of publication of application: 20.01.1989

(51) Int. CI

C08L 23/10

C08L 23/10

//(C08L23/10, C08L23:16, C08L23:08)

(21) Application number:

62172702

10.07.1987

(71) Applicant:

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO

LTD

(22) Date of filing:

(72) Inventor:

**SHIBATA TORU** 

**MATSUO YOSHITAKA WATANABE MASARU MAKINO KENYA** 

### (54) POLYPROPYLENE RESIN COMPOSITION

### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide the titled flexible composition, outstanding in, esp. low-temperature impact resistance, optimum for bumpers, etc., comprising polypropylene resin, ethylene-α-olefin copolymer rubber and ethylene-α-olefin copolymer of low molecular weight in specified proportion.

CONSTITUTION: The objective composition comprising (A) 50W90pts.wt. of polypropylene resin [pref., with a melt flow rate of 1.2W50g/10min (at 230°C)], (B) 5W45pts.wt. of an ethylene- $\alpha$ -olefin copolymer rubber with a Mooney viscosity (ML<sub>1+4</sub>, at 100°C) of 10W150 and (C) 5W45pts.wt. of an ethylene- $\alpha$ olefin copolymer of low molecular weight with a weightaverage molecular weight (Mw) of 5,000W50,000, ratio of weight-average molecular weight (Mw) to numberaverage molecular weight (Mn): (Mw/Mn) of 2W5 and α-olefin content of 30W75wt.% totaling 100pts.wt. For the component B, the  $\alpha$ -olefin is pref. propylene and/or butene-1, the  $\alpha$ -olefin content being pref. 15W80wt.%.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

# ® 日本国特許庁(JP)

### 平1-16848 許 公 報(B2) ⑫ 特

@Int Cl.4 C 08 L 23/02 C 08 K 13/02 //(C 08 K 13/02 識別記号 KEV CAM

庁内整理番号

2040公告 平成1年(1989)3月28日

7224 - 4 J

3:34 5:17)

発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

ポリエチレン樹脂組成物

願 昭60-201735 ②特

開 昭62-62843 69公

願 昭60(1985)9月13日 22出

**43昭62(1987)3月19日** 

砂発 明 者 東

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地 亵

砂発 明 者

田中 義 勝 千葉県市原市五井2651番地

の出願人・

出光石油化学株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

弁理士 久保田 藤郎 20代 理 人 鮗

野 審 査 官 上

特開 昭59-22944 (JP, A) 60参考文献

1

# 切特許請求の範囲

1 (A)ポリエチレン100重量部に対し(B)ゼオライ トを0.01~2.0重量部、(C)ポリオキシエチレンア ルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルアミ リン脂肪酸エステルからなる群より選ばれた少な くとも 1 種の化合物0.05~3.0重量部および(D)融 点が130℃以下の脂肪酸アミドを0.01~1.5重量部 添加したことを特徴とするポリエチレン樹脂組成 物。

2 (B)ゼオライトがA型ゼオライトである特許請 求の範囲第1項記載の組成物。

### 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は各種包装用材料、農業用フイルム材料 15 等として有効に用いることのできるポリエチレン 樹脂組成物に関する。

[ 従来の技術及び発明が解決しようとする問題

直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE) 等のポ 20 リエチレンは優れた機械的特性、ヒートシール 性、透明性を有するため、各種包装用材料、農業 用フィルム材料等として用いられている。

しかしながら、ポリエチレンは粘着性を有する ため滑りが悪く、またブロツキングを起し易いた 25 より選ばれた少なくとも 1 種の化合物0.05~3.0

2

め、フィルム製造、加工時の作業性を損つたり、 或いは包装時にトラブルを生じ易いという欠点が ある。

従来、ポリプロピレンの耐ブロッキング性を改 ドおよびそれらの脂肪酸エステルならびにグリセ 5 良するものとしてゼオライト粉末を添加すること が知られている(特公昭52-16134号)が、ポリ エチレンの実用物性を向上させたものはこれまで 知られていない。

> 本発明者らはポリエチレンの有する透明性、ヒ 10 ートシール性等の特性を損うことなく、耐ブロツ キング性、帯電防止性、スリップ性を向上させ、 実用価値の高いポリエチレン樹脂組成物を開発す るため鋭意検討した。

[問題点を解決するための手段]

その結果、本発明者らはポリエチレンに特定の 割合でゼオライト、帯電防止性を有する特定の化 合物および脂肪酸アミドを添加することにより上 記目的を達成しうることを見出し、この知見に基 いて本発明を完成した。

すなわち、本発明は(A)ポリエチレン100重量部 に対し(B)ゼオライトを0.01~2.0重量部、(C)ポリ オキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチ レンアルキルアミドおよびそれらの脂肪酸エステ ルならびにグリセリン脂肪酸エステルからなる群 重量部および(D)融点が130℃以下の脂肪酸アミド を0.01~1.5重量部添加したことを特徴とするポ リエチレン樹脂組成物を提供するものである。

ここで本発明において仏成分として用いるポリ エチレンとしては特に制限はなく、低密度ポリエ 5 は2種以上のものであつてもよい。また、これら チレン等のエチレン単独重合体やエチレン共重合 体を用いることができる。特に本発明においては 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)が好まし い。ここでLLDPEはエチレンと炭素数3~10の 1、ペンテンー1、ヘキセンー1, 4ーメチルペ ンテンー1、オクテンー1、デセンー1などのα ーオレフインの 1 種または 2 種以上を0.2~20モ ル%、特に1~10モル%の量で液相または気相で 共重合させることにより得られるものが好まし 15 100重量部に対し0.01~2.0重量部、好ましくは い。このようなLLDPEとしては密度が0.910~ 0.960 g/cd、好ましくは0.915~0.940 g/cdであ り、メルトインデツクス (MI) が0.5~10 *4*/10 分、好ましくは0.8~6.0 8/10分のものがある。

次に、本発明においては(B)成分としてゼオライ 20 が低下するので好ましくない。 トを用いる。ここでゼオライトは一般式(1.0土 0.2)  $M_2O \cdot Al_2O_3 \cdot xSiO_2 \cdot yH_2O$ 

〔式中、MはNaまたはそれと当量の1価また は多価金属を示し、xは1.5~20、yは0~10を 示す。〕

で表わされる化学組成とX線回折により識別する ことのできる独特の結晶構造を有するアルミノ珪 酸塩である。このようなゼオライトとしては天然 のものであると合成のものであるとを問わない。 型ゼオライト、P型ゼオライト、X型ゼオライ ト、Y型ゼオライト、ソーダライト、アナルサイ ム等を例示することができ、これらを単独でもし くは2種以上を組合せて用いることができる。本 オライトやX型ゼオライトが好ましく、特に工業 的意義のうえからA型ゼオライトが好ましい。

ここで、A型ゼオライトは一般式  $M_{2/n} O \cdot Al_2O_3 \cdot (1.5 \sim 2.5) SiO_2 \cdot (0 \sim 4.5)$ H₂O

〔式中、Mはアルカリ金属またはアルカリ土類 金属を示し、nはMの原子価を示す。) で表わされる結晶性アルミノ珪酸塩であり、カチ オン交換能を有し、等軸晶系に属する結晶構造を

有している。A型ゼオライトとしてはナトリウム A型ゼオライト、カリウムA型ゼオライト、カル シウムA型ゼオライト、マグネシウムA型ゼオラ イト等を例示することができ、これらの1種或い のカチオンが同一結晶体中に混在したものであつ てもよい。

また本発明においては(B)成分として球状ないし 稜がとれた丸味のある立方体状のもので、その粒 αーオレフイン、例えばブロピレン、ブテンー 10 子表面が滑らかなものが好ましい。さらに好まし くは平均粒子径が0.5~5μπであり、平均粒子径 の1/2~3/2の範囲の粒子の粒度分布が全体の50% 以上を占めるようなものである。

> 本発明においてはこの(B)成分は、前記(A)成分 0.05~1.5重量部の割合で添加される。ここで(B) 成分の添加割合が0.01重量部未満であると耐ブロ ツキング性を向上させることができない。一方、 (B)成分の添加割合が2.0重量部を超えると透明性

また、本発明においては(C)成分としてポリオキ シエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチレン アルキルアミドおよびそれらの脂肪酸エステルな らびにグリセリン脂肪酸エステルからなる群より 25 選ばれた少なくとも1種の化合物を用いる。

本発明において(C)成分は、前記(A)成分100重量 部に対し0.05~3.0重量部、好ましくは0.1~1.5重 量部の割合で添加される。ここで(C)成分の配合割 合が0.05重量部未満であると帯電防止効果が不十 また、このようなゼオライトとして具体的にはA 30 分であり、一方3.0重量部を超えるとブリードに よるべたつき、白化の原因となるので好ましくな

さらに本発明においては凹成分として融点が 130℃以下、好ましくは60~120℃以下の脂肪酸ア 発明においてはこれらの中でも球状に近いA型ゼ 35 ミドを用いる。このような脂肪酸アミドとしては 様々なものがあり、例えばエルカ酸アミド、ステ アリン酸アミド、オレイン酸アミド、ベヘニン酸 アミド、N一ステアリル酪酸アミド、N一ステア リルカプリル酸アミド、Nーステアリルラウリン *40* 酸アミド、N―ステアリルステアリン酸アミド、 Nーステアリルベヘニン酸アミド、Nーオレイル オレイン酸アミド、N一オレイルペヘニン酸アミ ド、Nープチルエルカ酸アミド、Nーオクチルエ ルカ酸アミド、N―ラウリルエルカ酸アミド等を

5

挙げることができる。これらの中でも特にエルカ 酸アミドが好ましい。なお、IDI成分として融点が 130℃を超える脂肪酸アミドを用いると耐プロツ キング性が低下するので好ましくない。

部に対し0.01~1.5重量部、好ましくは0.01~1.0 重量部の割合で添加される。この(D)成分を適量添 加することによりスリップ性が改良されるが、 1.5重量部を超えて添加するとヒートシール性が 低下するので好ましくない。なお、本発明におい 10 効に用いることができる。 て(D)成分としてはエルカ酸アミドを用いることが 好ましいが、このエルカ酸アミドを用いたときの 好適な使用量は、一般用フイルム(厚み20~30μ m) の場合0.05~0.4重量部、農業用フイルム 用フイルム (厚み150~200μm) の場合0.1重量部 以下である。

本発明は上記の(A), (B), (C)および(D)成分よりな るものであるが、さらに必要に応じて滑剤、酸化 防止剤、耐候剤、防母剤、着色剤等を添加するこ 20 (1) ブロッキング性 ともできる。ここで滑剤として具体的にはステア リン酸カルシウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリ ン酸パリウム等の金属セツケンを例示することが できる。また、酸化防止剤としてはフエノール 系、リン系、アミン系、イオウ系のものが挙げら 25 (2) 静摩擦係数 れる。

本発明のポリエチレン樹脂組成物は上記成分を 常法により混合することによつて製造することが できる。具体的には①上記成分をバンバリーミキ サー、コニーダー、混練押出機等を用い、160~ 30 (4) ヒートシール性 230℃で溶融混合することによつて製造すること もできるし、或いは②上記(B), (C), (D)成分を高濃 度に含有するマスターパツチを調製し、これをフ イルム成形時にIAI成分であるポリエチレンと混合 することによつて製造することができる。

このようにして得られる本発明のポリエチレン 樹脂組成物は各種フイルム成形機によりフイルム などに成形され、各種包装用フイルム、農業用フ イルムなどとして用いられる。

### 〔発明の効果〕

本発明のポリエチレン組成物によれば、耐ブロ ツキング性、スリップ性、帯電防止性に優れたポ リエチレンフイルムを得ることができる。したが つて、ポリエチレンフイルム製造時のスリツタ 6

ー、印刷、製袋工程等の二次加工の際にしわの発 生、ゴミの付着などがなく、生産性を向上させる ことができる。

さらに本発明のポリエチレン組成物は、ポリエ 本発明において(D)成分は、前記(A)成分100重量 5 チレンの有する透明性、ヒートシール性、外観特 性を何ら損なうものではなく、商品価値の高いも のである。

> したがつて、本発明のポリエチレン組成物は各 種包装用材料、農業用フイルム材料などとして有

### 〔実施例〕

次に本発明を実施例等により説明する。 実施例1~8および比較例1~6

第1表に示す各成分を所定量配合し、二軸混練 (厚み50~60µm) の場合0.05~0.2重量部、重袋 15 機にて200℃で混練し、50mmφの押出機を用いて 押出温度190℃で管状に押出し、厚み20µmのフ イルムを成形し、その物性を下記方法により測定 した。結果を第1表に示す。

### 物性測定方法

縦5cm、横25cmの試験片2枚を重ねた上に、9 kaの荷重を載せ、60℃で3時間放置した後、引張 速度200m/分で上下方向に剝離したときの最大 值(8/100cm)

# ASTM D1894に準拠

### (3) 視覚透明度

東洋精機製作所製、視覚透明度試験機で測定し た狭角透過光量

4×20cmの試験片をヒートシール幅 1×2.5cm、 圧力 2 kg/cdで1秒間圧着してヒートシールした 後、30分間放置し、引張速度200㎜/分で剝離し たときの強度(8)

### 35 (5) 帯電防止性

アツシュテスト性により次の如く評価した。

〇……1~3㎝の高さまで近づけても灰の付着が ないもの

△······3~7cmの高さまで近づけても灰の付着が ないもの 40

× ······ 7 cm以内の高さまで近づけると灰が付着す ・るもの

### 実施例 10, 11

実施例1~8と同様にして厚み90μmのフイル

7

8

ムを成形し、その物性を測定した。結果を第1表 に示す。

	配合組成								物性測定結果					
	(A)成分*1		(B)成分*2 種類 重量		(C)成分** 種 重量		(D)成分*4 種 重量		ブロツ キング 性(g/	静摩擦	視覚 透明 度	ヒトー	帯電 防止 性	備考
	種類	重量部	<b>性</b> 規	部部	種類	部	種類	部	100 cml)	VEX	又	性	°IE	-3
実施例 1	LL-I	100	a	0.4	ъ	0.4	f	0.2	11	0.13	12.5	980	0	
実施 例 2	"	"	"	1.0	"	0.6	"	0.1	10	0,12	13.9	950	0	
実施 例 3	"	"	Ь	0,5	е	0.5	"	0.2	10	0.12	12.7	970	0	
実施 例 4	"	"	С	0.7	"	0,5	"	0.1	9	0.13	13,5	970	0	
実施 例 5	"	"	а	0.4	"	0.5	g	0.02	11	0, 14	12.2	960	0	
実施例 6	"	"	"	0.7	"	0,8	h	0.80	8	0, 12	13.8	950	0	
実施例 7	LL — II	"	"	0,3	d	0.4	f	0.10	10	0,11	12, 1	1090	0	
実施 例 8	"	"	Ь	0,5	"	0.4	"	0.10	8	0, 10	12.4	1090	0	
実施 例 9	LL — III	"	а	0.7	"	0.5	"	0.20	9	0.10	11.8	940	0	
実施 例10	LL — II	"	ь	0.4	в	0.5	ġ	0.05	20	0.14	14.2	4900	0	
比較例 1	LL— I	"	合成 シカ** <sup>5</sup>	0.7	"	0.4	f	0,2	9	0,10	16.0	960	×	
比較例 2	"	"	ケイ ソウ 土*6	0.7	"	0.4	l)	0,2	11	0.12	19.2	950	Δ	
比較例3	"	"	_		"	0.4	IJ	0,2	105	1,6<	11,9	1000	0	
比較例 4	"	"	a	0,4	d	0,4	"	1.4	10	0,10	13,5	720	0	
比較例 5	"	"	"	0.4	"	3,5	"	0.2	53	0.24	13.0	890	0	*7
比較 例 6	LL — III	"	"	0,4	"	0,4	i	0.07	99	1,6<	12.8	990	0	

# 米1 ポリエチレン

LL-I:直鎖状低密度ポリエチレン(密度0.920g/cd、MI1.0g/10分、プテンー1含量5モル%) LL-II:直鎖状低密度ポリエチレン(密度0.935g/cd、MI4.0g/10分、オクテンー1含量11モル %) 10

LL-Ⅲ:LL-I80重量%と高圧法低密度ポリエチレン(密度0.921g/cd、M13.0g/10分)20重量 %とのブレンド物

### \*2 ゼオライト

- a: Ca-A型ゼオライト、平均粒子径2.8 μm、平均粒子径の1/2~3/2の範囲の粒子が全体の90%のもの、日本化学工業㈱製、商品名Ca-100P
- b: Mg-A型ゼオライト、平均粒子径2.8μm、平均粒子径の1/2~3/2の範囲の粒子が全体の82%のもの、日本化学工業㈱製、商品名Ga-100P
- c: Ma-A型ゼオライト、平均粒子径2.0 μm、平均粒子径の1/2~3/2の範囲の粒子が全体の90%のもの、水澤化学工業㈱製、商品名シルトンM

## \*3 带電防止剤

- d:非イオン系(丸菱油化工業㈱製、商品名デノン2527、グリセリンモノエステルとポリオキシェチレンアルキルアミンの混合物)
- e: 非イオン系(花王㈱製、商品名エレクトロストリッパー TS-7、グリセリンモノエステルと ポリオキシエチレンアルキルアミンの混合物)

# \*4 脂肪酸アミド

f:エルカ酸アミド(融点79~83℃)

9

- g:ステアリン酸アミド(融点99~105℃)
- h:ペヘニン酸アミド(融点108~115℃)
- j:エチレンピスステアリン酸アミド(融点140℃以上)
- \*5 合成シリカ…平均粒子径4.0μm、比表面積300㎡/g
- \*6 ケイソウ土

平均粒子径5.5μm、平均粒子径の1/2~3/2の範囲の粒子が全体の50%のもの

\*7 ピンチロールに白粉が付着した。